



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

HMC6879LP5E

Part Number	HMC6879LP5E	Status RoHs	
Producent / marka	ADI (Analog Devices, Inc.)	Stan magazynowy	4729 pcs stock
Opis produktu	IC DIVIDER QFN	Stątek z	Hong Kong
Arkusze danych		Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Pobierz ofertę

Kliknij „Pobierz wycenę” i wypełnij wszystkie wymagane pola. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 24 godzin za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, zostaw wiadomość lub napisz do nas pod adresem info@global-ic.hk, i skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

[POBIERZ OFERTĘ](#)

Specyfikacje HMC6879LP5E

Seria	*	Pakiet	Strip
Podstawowy numer produktu	HMC6879		

Powiązane wiadomości



Elastyczne PCB w Smart Cardiac Monitor i więcej

2023/08/16

Borgwarner otrzymuje moc SIC od ST, a także Onsemi

2023/08/31

Banki superkondensatorów do magazynowania energii

2023/08/16

Terran Orbital rozszerza produkcję, wspierając siedem autobusów satelitarnych

2023/09/13

Toshiba dodaje czteropinowy MOSFET SIC do cięcia strat

2023/08/31

Jak sprawa stała się rzeczywistością

2023/07/19

Accellera ustawia datę dyskusji na temat symulacji wielu domenów

2023/08/22

Embedded World: Wywiad wideo - Longsys na temat badań i rozwoju, projektowania i sprzedaży przechowywania

2023/03/27

Kamery kontroli mierzą do 800 nm w produkcji

2023/08/11

Infineon próbuje pency z recyklingami w przypadku tablic DEMO i oceny

2023/07/28

Embedded World: Wi-Fi 6, Bluetooth i IEEE 802.15.4 LR-WPAN w jednym module

2023/03/16

Sony celuje w kamerę na drony i roboty dla użytkowników przemysłowych

2023/09/6